

NOMBRE DEL PROYECTO:

1. Nombre de la entidad que lidera el proyecto
2. Nombre de otras entidades que participan en el proyecto
3. **Abstract** del proyecto (en inglés)

Describir los elementos clave de su proyecto de una forma clara y concisa (máximo 300 palabras)

4. Posicionamiento del proyecto dentro de la matriz de aplicaciones y tecnologías

Marcar con una "X" el lugar/es que corresponda a los desarrollos incluidos en su proyecto. Se pueden añadir tanto nuevas filas como nuevas columnas.

		Technology						
		Materials (substrates, gases)	Tools and Equipment	Chip Design, IP	Tech R&D	Wafer manufacturing	Packaging, Assembly, Test	System-level integration, (HW/SW)
Applications	Processor							
	Communication (5G/6G)							
	AI/ML/DL							
	Trustworthy components, Safety & security							
	Photonics							

	Next generation sensors							
	Next generation power							
	Etc.							

5. Orden de magnitud del presupuesto del proyecto y de los fondos públicos necesarios